

#### **Economy Power**

Interne TE-Nummer 3-1473059-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 3.96 mm [. 156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin, Through Hole - Solder,

Economy Power

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen











PCB-Steckverbindermontagetyp: Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte** 

Anzahl von Positionen: 4 Raster: 3.96 mm [ .156 in ]

### Eigenschaften

#### Produktmerkmale

| PCB-Steckverbindermontagetyp              | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage |
|---|--|
| Steckverbindersystem                      | Draht-an-Leiterplatte                    |
| Stecksockeltyp                            | Teilweise ummantelt                      |
| Abdichtbar                                | Nein                                     |
| Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an | Leiterplatte                             |
| Konfigurationsmerkmale                    |  |
| Anzahl der Leistungspole                  | 4  |
| Spaltenanzahl                             | 4  |
| Anzahl der bestückten Positionen          | 3  |
| Ladungszustand des Steckverbinderkontakts | Selektiv bestückt                        |
| Montageausrichtung für Leiterplatte       | Vertikal                                 |
| Anzahl von Positionen                     | 4  |
| Zeilenanzahl                              | 1  |

Isolierwiderstand



| Isolierwiderstand  | 200 MZ                    |                |
|--|---------------------------|----------------|
| Arbeitsspannung  | 250 VAC                   |                |
| Sonstige Eigenschaften   |                           |                |
| Profil des Steckverbinders   | Standard                  |                |
| Primäre Produktfarbe   | Naturbelassen             |                |
| Kontaktmerkmale  |                           |                |
| Länge des Steckbereichs des Kontakts                                   | 7.7 mm[.303 in]           |                |
| Abmessungen des Steck-Quadratpfostens                                  | 1.14 mm[.045 in]          |                |
|  | 39.7 µin                  |                |
| Kontaktaufbau  | Verbindungsmuffe          |                |
| Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts                     | .8 μm[31.49 – 70.86 μin]  |                |
| Kontaktform  | Quadratisch               |                |
| Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts                                | Nickel                    |                |
| Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der<br>Leiterplatte | Zinn                      |                |
| Kontaktmaterial  | Messing                   |                |
| Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts                   | Zinn                      |                |
| Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers                  | Matt                      |                |
| Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts        | 1 μm[39.37 μin]           |                |
| Kontakttyp   | Flachstecker              |                |
| Kontaktnennstrom (max.)  | 8 A                       |                |
| Klemmenmerkmale  |                           |                |
| Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen       | 1.14 mm[.045 in]          |                |
| Anschlussstift- und Restlänge  | 3.7 mm[.145 in]           |                |
| Verbindungsmethode für Leiterplatte                                    | Durchsteckmontage - Löten |                |
| Montage und Anschlusstechnik   |                           |                |
| Typ der Gegensteckführung  | Polarisierung             |                |
| Gegensteckführung  | Mit                       |                |
| Panelmontagevorrichtung  | Ohne                      |                |
| Typ der Gegensteckarretierung  | Verrastung                |                |
| Montageausrichtung der Leiterplatte                                    | Ohne                      |                |
| Gegensteckarretierung  | Mit                       |                |
| Arretierung für Leiterplattenmontage                                   | Ohne                      |                |
| l+49 6151 607 1999   |                           | 03/10/2023 08: |

500 MΩ



| Art der Steckverbindermontage    | Leiterplattenmontage          |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Gehäusemerkmale                  |                               |
| Raster                           | 3.96 mm[.156 in]              |
| Gehäusematerial                  | Nylon GF15                    |
| Abmessungen                      |                               |
|                                  | .621 in                       |
| Steckverbinderhöhe               | 10.7 mm[.421 in]              |
| Steckverbinderbreite             | 8.5 mm[.334 in]               |
| Leiterplattendicke (empfohlen)   | 1.6 mm[.063 in]               |
| Verwendungsbedingungen           |                               |
| Gehäusenenntemperatur            | Standard                      |
| Betriebstemperaturbereich        | -25 – 105 °C[-13 – 221 °F]    |
| Betrieb/Anwendung                |                               |
| Lötververfahrenfunktion          | Plattenabstand                |
| Geschirmt                        | Nein                          |
| Stromkreis Anwendung             | Leistung                      |
| Industriestandards               |                               |
| Bezugswert des Glühdrahts        | Standardteil – ohne Glühdraht |
| Behörde/Norm                     | UL                            |
| Zugelassene Standards            | UL E28476                     |
| UL-Brandschutzklasse             | UL 94V-2                      |
| Verpackungsmerkmale              |                               |
| Verpackungsmenge                 | 500                           |
| Verpackungs-Typ                  | Tasche                        |
| Weitere                          |                               |
| Ausgelassene Positionen          | 2                             |
| Anzahl der gesperrten Positionen | 1                             |
|                                  |                               |

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
|-------------------------------|---------|
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG  | Konform |



| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte   |
|--|---|
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006         | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023<br>(233)<br>Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN<br>2023 (233)<br>Enthält keine SVHC |
| Halogengehalt                                  | Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br<br>oder Cl > 900 ppm.   |
| Lötfähigkeit                                   | Nicht auf Lötfähigkeit überprüft  |

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

# Kompatible Teile





















## Auch serienmäßig | Economy Power



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(6)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(141)



Kontakte für Leistungssteckverbinder(8)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



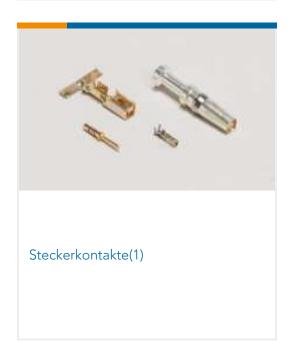
Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (162)



Rechteckige Leistungssteckverbinder (301)



Rechteckige Steckverbindergehäuse(1)



### Kunden kauften auch diese Produkte









#### Dokumente

### Produktzeichnungen

04P EP HDR ASSY NO2P GWT

Englisch

**CAD-Dateien** 

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_3-1473059-1\_AD.2d\_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_3-1473059-1\_AD.3d\_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_3-1473059-1\_AD.3d\_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

### Datenblätter/ Katalogseiten

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

Englisch

### Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

### Umweltverträglichkeit von Produkten

MD\_3-1473059-1\_06212017638\_dmtec

Englisch

MD\_3-1473059-1\_06212017638\_dmtec

Englisch